



Entlötpumpe, Leichtmetallgehäuse mit Teflonspitze

- zum Entfernen / Absaugen von überschüssigem Lötzinn, Lötresten, Flussmittel, Weichlot und Lötmittel
- Pumpspitze aus antistatischem Teflon für Berührung mit dem Lötzinn

Gehäusematerial: Leichtmetall

Desoldering Pump, Light Metal Housing with Teflon Tip

- for removing / vacuuming excess solder, solder residues, flux, soft solder and soldering agent
- pump tip made of antistatic teflon for contact with the soldering iron

Housing material: light metal

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 22.03.2023	rs	LSP 100 LC Lotsaugpumpe	1
		gepr.: 20.12.2024	alw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 51200	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

